ヘリンボン及びトリプルジャンクションパターンの発達に対する影響因子解析

EFFECTIVE FACTORS ANALYSIS ON EVOLUTION OF HERRINGBONE AND TRIPLE-JUNCTION PATTERNS

田中 大地¹⁾, 菊池 正太郎²⁾, 松原 成志朗³⁾, 永島 壮⁴⁾, 奥村 大⁵⁾

Daichi TANAKA, Shotaro KIKUCHI, Seishiro MATSUBARA, So NAGASHIMA and Dai OKUMURA

- 1) 名古屋大学大学院工学研究科(〒464-8603 名古屋市千種区, E-mail: tanaka.daichi@e.mbox.nagoya-u.ac.jp)
- 2) 名古屋大学大学院工学研究科(〒464-8603 名古屋市千種区, E-mail: kikuchi.shotaro@f.mbox.nagoya-u.ac.jp)
- 3) 名古屋大学大学院工学研究科(〒464-8603名古屋市千種区, E-mail: seishiro.matsubara@mae.nagoya-u.ac.jp)
- 4) 名古屋大学大学院工学研究科(〒464-8603名古屋市千種区, E-mail: so.nagashima@mae.nagoya-u.ac.jp)
- 5) 名古屋大学大学院工学研究科(〒464-8603 名古屋市千種区, E-mail: dai.okumura@mae.nagoya-u.ac.jp)

In this study, we analyze effective factors on evolution of herringbone (HB) and triple-junction (TJ) patterns occurring on a compressed film bonded to a soft substrate, which in turn is bonded to a rigid support. Three-dimensional finite element analysis is performed assuming the occurrence of the HB and TJ patterns, which are caused by superposition of the hexagonal dimple mode and stripe modes in three symmetric directions. Pattern evolution relatively decreases the total elastic energy of film/substrate system as the overstress increases, obtaining the quantitative difference between the HB and TJ patterns by parameterizing film and substrate properties, i.e., the Young's modulus ratio ($E_{\rm f}/E_{\rm s}=10\sim1000$) and the thickness ratio ($h_{\rm s}/h_{\rm f}=1\sim100$). It is found that the HB pattern is dominant in most cases but the TJ pattern becomes comparable in a specific case of a small Young's modulus ratio and a small overstress. The decrease of $h_{\rm s}/h_{\rm f}$ makes the HB pattern.

Key Words: Pattern evolution, Surface instability, Buckling, Wrinkling, Finite element analysis

1. 緒 言

表面不安定⁽¹⁾⁻⁽³⁾は、固体力学の分野において、古典的では あるが挑戦的な研究課題として近年盛んに研究されており、 哺乳類の大脳皮質のしわの形成に代表されるように⁽⁴⁾⁻⁽⁷⁾,生 体システムの発達や形態形成の基礎的理解と結び付くこと が期待されている.したがって、軟質基盤上に硬質膜という 組み合わせを最も基本的な構成要素とみなし、硬質膜に作用 する面内圧縮応力を駆動力として、パターンの発生・発達を 研究することが重要となる⁽⁸⁾⁻⁽¹¹⁾.

パターン化の初期段階では、膜表面にはディンプルと呼ば れるくぼみが周期的に生じることが実験的に観察されてお り^{(12),(13)},理論的には臨界応力⁽²⁾においてリンクルと呼ばれる 正弦波形のしわが生じ,このリンクルは異なる方向に任意に 生じ得ることから,その重畳発生によってディンプル構造は 形成される^{(8),(9),(11)}.一方,この臨界応力を基準としてさらに 応力が増大するにしたがって,パターンは異なる形態に発達 する.最終的に大きな過応力状態において,ヘリンボンやラ ビリンスパターン(ランダムヘリンボン)が観察されており, 中間的な状態でも多様なパターンが生じ得る^{(12),(13)}.



Fig. 1 Schematic illustration of surface patterns: (a) herringbone (HB) pattern and (b) triple-junction (TJ) pattern ⁽¹⁷⁾.

実験では、ヘリンボンパターンが観察されることが多いため、このパターンに着目して研究は進められたが^{(8),(9),(11)},超臨界状態において膜表面にランダムな摂動負荷を与える有限要素解析⁽¹⁴⁾によって、ヘリンボンパターンとカウンターパートとなるトリプルジャンクションパターンの存在が明らかとなった(Fig. 1).この解析では、基盤と膜のヤング率比が10以下の場合を想定しており、この領域においてトリプ

²⁰²¹年10月6日受付, 2021年11月10日受理

ルジャンクションパターンがヘリンボンパターンとエネル ギー的に共存可能となり、大脳皮質に生じるしわの形態には この共存の機構が重要であることが議論されている⁽¹⁴⁾.しか し、共存関係に影響する因子の解析は十分ではなく、ランダ ムな摂動負荷を用いているため、ヘリンボンやトリプルジャ ンクションパターン自身の発生機構も明らかではなかった.

一方,著者らの研究グループでは,有限要素解析において, 逐次的な座屈固有値解析(15)を実施することによって、ディン プルパターンからヘリンボンパターンに発達する過程にて 生じる逐次的な分岐点を同定し、どのような分岐モードの発 生によって変形パターンが発達するかを明らかにする解析 を進めている(16),(17). 結果として、ヘリンボンパターンは第 一分岐点で生じるディンプルモードと第二分岐点で生じる ストライプモードや長方形チェッカーボードモードによっ て形成されることを示した(17). さらに, 第二分岐点は, ディ ンプルパターンの対称性に起因して多重分岐となり、分岐モ ードの選択的な重畳によってトリプルジャンクションパタ ーンも生じ得ることを示した(17). すなわち, ヘリンボンパタ ーンとトリプルジャンクションパターンは同じ分岐点から 派生する兄弟パターンであり、この知見を用いれば、座屈後 解析によって系統的にパターン発達の解析を行い,結果を比 較することができる.

そこで本研究では、ヘリンボン及びトリプルジャンクショ ンパターンの発達に対する影響因子を有限要素解析によっ て幅広く明らかにすることを考える.2章では、ヘリンボン 及びトリプルジャンクションパターンが生じることを前提 とする簡易的な解析方法を提案する.3章では、有限要素モ デルについて述べる.解析では、膜と基盤のヤング率比及び 膜厚比をパラメータとする.4章では解析結果を示す.パタ ーン発展過程のエネルギー差を詳細に解析することによっ て、大半の場合にヘリンボンパターンが優勢であることと、 特定の小さなヤング率比と小さな過応力状態の組み合わせ においてトリプルジャンクションパターンがヘリンボンパ ターンと同等になり得ることを示す.さらには、膜厚比の減 少はヘリンボンパターンを優勢にすることも示す.最後に5 章では結言を述べる.

2. 解析方法

本研究で用いる解析方法は、Kikuchi らの研究⁽¹⁷⁾によって 得られた知見に基づいており、Fig. 2 に膜基盤構造体の代表 体積要素を示す. 膜と基盤の層間は完全接着されており、膜 の自由表面 $(x_3=h_s+h_f)$ は応力フリー、基盤の底面 $(x_3=0)$ に は完全拘束を与える.また、側面には周期境界条件を与える. なお、膜に生じる面内圧縮応力は熱ひずみによって与え、温 度上昇を負荷パラメータとする.有限要素解析では、膜厚 h_f で無次元化した寸法を考え、膜厚比 h_s/h_f の他に $L_1/h_f \ge L_2/h_f$ が設定すべき寸法となる.したがって、 h_s/h_f の値が十分に大 きければ、基盤底面の完全拘束の影響は無視できるようにな り、小さくなるにつれてこの影響は現れる.本研究では、膜 厚比の影響をパラメトリックに考える(3章参照).

Kikuchi らの解析⁽¹⁷⁾によって、ヘリンボンパターンとトリ プルジャンクションパターン(Fig. 1)は同じ分岐点から派



Fig. 2 Initial dimensions of a compressed film bonded to a soft substrate, which in turn is bonded to a rigid support.



Fig. 3 Bifurcation modes of (a) hexagonal dimple mode $(\phi_{\text{HEX}}^{(1)})$ at the first bifurcation and (b)–(d) stripe modes in three symmetric directions $(\phi_{0}^{(2)}, \phi_{-60}^{(2)})$ and $\phi_{-60}^{(2)})$, respectively, at the second bifurcation on the first bifurcated path⁽¹⁷⁾.

生する兄弟パターンであることが明らかにされており, Fig. 3に第一及び第二分岐点で生じる分岐モードをそれぞれ示す. 図中のコンターは分岐モードの主成分である面外方向成分 に対応している. 第一分岐点では, 六方配列のディンプルモ ード (**d**⁽¹⁾) が生じることを想定しており⁽¹¹⁾⁻⁽¹³⁾, このため L₂/L₁=3^{1/2}の値を用いている. 第二分岐点では, 六方ディンプ ルモードの対称性に起因して,等価な3つの方向にストライ プモード ($\boldsymbol{q}^{(2)}, \boldsymbol{q}^{(2)}_{60}, \boldsymbol{q}^{(2)}_{60}$) がそれぞれ生じる. したがっ て, 第二分岐点では3つの分岐モードの組み合わせに依存し て異なる分岐経路が現れる. ヘリンボンパターンは g⁽²⁾ (対 称性を考えると、 $\boldsymbol{q}_{60}^{(2)}$ もしくは $\boldsymbol{q}_{60}^{(2)}$ でも同じ)、トリプルジャ ンクションパターンは $\pm \mathbf{\phi}_{60}^{(2)} \pm \mathbf{\phi}_{60}^{(2)}$ (符号の組み合わせに よらない)が作用することによって, 第二分岐点からそれぞ れパターン発展する. Fig. 4 は対応する分岐モードが重畳さ れたコンター図であり,発達した後のヘリンボン及びトリプ ルジャンクションパターン (Fig. 1) の特徴をおおよそ表し ていることがわかる.

Fig. 3と Fig. 4 は特定の寸法や材料定数を設定して座屈固 有値解析を実施することによって得られた結果であるが,本 研究では座屈固有値解析をせずに,ヘリンボンパターンとト リプルジャンクションパターンの発達する分岐経路を解析 することを考える.このため,ヘリンボンパターンを解析す



Fig. 4 Initial imperfection consisting of (a) $\boldsymbol{\phi}_{\text{HEX}}^{(1)} + \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)} + \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)} + \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)} + \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)} + \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)} - \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)}$ evolving to herringbone pattern and (b) $\boldsymbol{\phi}_{\text{HEX}}^{(1)} + \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)} + \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)} - \boldsymbol{\phi}_{0}^{(2)}$



Fig. 5 Bifurcation modes consisting of superposition of simple sinusoidal waves with amplitude in x_3 direction: (a) $\overline{\phi}_{\text{HEX}}^{(1)}$, (b) $\overline{\phi}_{0}^{(2)}$, (c) $\overline{\phi}_{60}^{(2)}$, and (d) $\overline{\phi}_{60}^{(2)}$ (cf. Fig. 3).

るときには、初期不整として $\mathbf{q}_{\text{HEX}}^{(1)} + \mathbf{q}_{\mathbf{q}}^{(2)}$ を用い、トリプルジ ャンクションパターンを解析するときには、同様にして、 $\mathbf{q}_{\text{HEX}}^{(1)} + \mathbf{q}_{\mathbf{q}_{0}}^{(2)} - \mathbf{q}_{\mathbf{q}_{0}}^{(2)}$ を初期不整として用いる.なお、第二分 岐点の分岐モードは、第一分岐経路上で生じる六方ディンプ ルパターンの影響を受けて、若干ゆがんでいることがわかる (Fig. 3).しかしながら、初期不整として用いる分には、こ のゆがみを考慮する必要はないと考えられ、本研究では、Fig. 5 に示されるように、六方ディンプルモード($\mathbf{\bar{q}}_{\text{HEX}}^{(1)}$)及びス トライプモード($\mathbf{\bar{q}}_{\mathbf{q}_{0}}^{(2)}$, $\mathbf{\bar{q}}_{\mathbf{q}_{0}}^{(2)}$)を x_{3} 方向にのみ振幅を 有する正弦波によって生成し、膜表面にのみ小さな大きさで 与える.この結果、Fig. 5 に示される簡易モードからヘリン ボン及びトリプルジャンクションパターンを誘起する初期 不整は Fig. 6 のように作成される.したがって、寸法や材料 定数を変更しても、座屈固有値解析によって分岐モードを繰 り返し解析する必要性を伴わない.

3. 解析モデル

有限要素解析に用いる要素分割を Fig. 7 に示す.第一分岐 点において六方ディンプルモードの発生を想定するため, $L_2/L_1=3^{1/2}$ となっており, 膜厚比には十分に大きな値として $h_s/h_f=95$ を設定する. L_1/h_f (もしくは L_2/h_f)の値は後述する ように同定する. ただし,この値に関わらず, Fig. 7 に示さ れる要素分割を用いる. Abaqus で解析することを考え,三 次元ソリッド要素 C3D8RH を採用する. 節点数と要素数は



Fig. 6 Initial imperfection consisting of (a) $\overline{\phi}_{\text{HEX}}^{(1)} + \overline{\phi}_{0}^{(2)}$ and (b) $\overline{\phi}_{\text{HEX}}^{(1)} + \overline{\phi}_{0}^{(2)} - \overline{\phi}_{60}^{(2)}$ (cf. Fig. 4).



Fig. 7 Finite element meshes of representative volume element.

それぞれ 122,330, 115,200 であり, 膜は厚さ方向には 10 分割, 基盤は厚さ方向に 15 分割されている. 2 章で述べたように、六方ディンプルパターンのためには $\bar{\mathbf{q}}_{\text{EX}}^{(1)}$, ヘリンボンパターンのためには $\bar{\mathbf{q}}_{\text{EX}}^{(1)}$, ヘリンボンパターンのためには $\bar{\mathbf{q}}_{\text{EX}}^{(1)} + \bar{\mathbf{q}}^{(2)}$, トリプルジャンクションパターンのためには $\bar{\mathbf{q}}_{\text{EX}}^{(1)} + \bar{\mathbf{q}}^{(2)} + \bar{\mathbf{q}}_{60}^{(2)} - \bar{\mathbf{q}}_{60}^{(2)}$ で構成される初期不整を与える. したがって, 膜表面の節点にのみ初期不整を与え, その大きさは, 膜厚 $h_{\rm f}$ で無次元化し、面外方向成分の最大値を 0.01 に規格化して与える^{(16),(18)}.

膜には等方的な線膨張係数を α =0.01 として与え,温度 *T* を上昇させることによって,面内圧縮応力を増加させる.線 膨張係数や温度は本質的には意味のない値であるから,パタ ーン発展を伴わない主経路上で得られる値を用いて無次元 化する^{(8),(11),(17)}.すなわち,主経路上では膜の面内に生じる 応力は均質な等二軸圧縮状態となるため,温度に対応した *x*₁ 及び*x*₂方向の圧縮応力を $\sigma_0(T)$ (>0),さらには第一分岐点で の臨界圧縮応力を $\sigma_0^c(T_c)$ と表し,以後,*TやT*_cを用いず,過 応力状態を説明する上で便利な σ_0 / σ_0^c の値を用いる(以後, この値を過応力と呼ぶ).同様にして,パターン発展に対す るエネルギー的な比較のため,代表体積要素中に蓄えられる 弾性ひずみエネルギーを*U*(*T*)と表し,主経路上での値*U*₀(*T*) を用いて無次元化する.したがって,第一分岐点を超えてパ ターン化が進むと(すなわち σ_0 / σ_0^c >1),*U*/*U*₀は減少し,そ の程度を比較することによって,発達するパターンの優劣を 評価する.

本研究では、ヤング率比と膜厚比をパラメトリックに考え て影響因子を調べる. 膜と基盤は、非圧縮性を有する neo-Hookean 超弾性モデルに従うと仮定し、ポアソン比は 0.5 となる. ヤング率をそれぞれ E_f , E_s として、ヤング率比 E_f/E_s =10, 100, 1000 の場合を解析する. 一方、膜厚比は、用意し た代表体積要素の底面寄りの節点を完全拘束することによ って、 $h_s/h_f < 95$ の場合も解析する⁽¹⁸⁾. 節点の位置に依存する ため、 h_s/h_f の値は必ずしもキリの良い数字にはならないが、 改めてモデルを作成する必要がないため便利である.

最後に, L_1/h_f (もしくは L_2/h_f)の決定方法について述べる. 第一分岐点で生じるリンクルの波長は,理論解^{(2),(8)}に従うこ とが知られており⁽¹⁶⁾⁻⁽¹⁸⁾,波長 λ_{th} は $\lambda_{th}/h_f = 2\pi (3E_s/E_f)^{-1/3}$,臨界 圧縮応力 σ_{th} は $\sigma_{th}/E_f = (1/3)(3E_s/E_f)^{2/3}$ と表される.したがって, 六方ディンプルモード (Fig. 3(a), Fig. 5(a))を構成するリン クル波形の波長が λ_{th}/h_f となるように L_1/h_f の値を決定するこ とができる.上述の理論解は,膜と基盤は非圧縮性を有する と仮定し,膜厚比は十分に大きい場合 ($h_s/h_f \rightarrow \infty$)の結果で ある.膜厚比が有限の値を取り,小さくなる場合の理論解 (^{10),(18)}も存在しており,この場合には,ある閾値を超えると 波長は短くなり,臨界圧縮応力は増加する傾向を有する.本 研究では,影響因子の解析を主目的とし,解析結果の比較を 容易にするために,膜厚比が波長に及ぼす影響を考慮せず, $\sigma_0^c = \sigma_{th}$ として過応力 σ_0/σ_0^c を評価する.

4. 解析結果

Fig. 8は、六方ディンプルモード **q**⁽¹⁾ を初期不整に用いる ときの,臨界圧縮応力のヤング率比及び膜厚比に対する依存 性を示している.マーカー付きの実線は有限要素解析によっ て得られた値,鎖線は h_s/h_f→∞の場合の理論値である.なお, 有限要素解析では U/U0が1から0.1%減少したところの圧縮 応力の臨界値とみなした.この図が示すように,膜厚比が大 きい場合(h_s/h_f =95)には,解析値は理論値と良い一致を示 しており、2・3章で述べた解析手法とモデル化がうまく機能 している. 膜厚比が小さくなると、徐々に基盤底面から拘束 効果を受けるようになり、 プラトー領域を経て、 ヤング率比 に依存して臨界圧縮応力は増加傾向を示すようになる.臨界 圧縮応力が変化すると、リンクルの波長も変化すると考えら れるため(10),(18),本解析手法では図中にプロットしており, 臨界圧縮応力が増加傾向を示す前までの膜厚比を解析範囲 とみなし、ヘリンボンパターンとトリプルジャンクションパ ターンの発現優位性について比較する.

はじめに、ヘリンボン(HB)及びトリプルジャンクショ ン(TJ)パターンの解析によって得られるエネルギー変化と 過応力の関係をFig.9に示す.この図は、*E*_f/*E*_s =10,1000の 場合であり、膜厚比が十分に大きく、基盤底面からの拘束効 果が無視できる場合には、ヘリンボンパターンとトリプルジ ャンクションパターンの間のエネルギー差はほとんど優劣 のないようにみえる.一方、膜厚比が小さくなると(*h*_s/*h*_f =28.5)、ヤング率比が高い場合(*E*_f/*E*_s =1000)、トリプルジャ ンクションパターンのエネルギー減少は鈍くなる.ヘリンボ ンパターンのエネルギー減少にその傾向は現れておらず、す



Fig. 8 Comparison of σ_0^c / E_f as a function of h_s / h_f .



Fig. 9 Comparison of U/U_0 as a function of σ_0 / σ_0^c for (a) $E_f/E_s=10$ and (b) $E_f/E_s=1000$.

なわち,ヤング率比が高く,膜厚比が小さい条件下ではヘリ ンボンパターンが明らかに優位となることがわかった.

Fig. 10 と Fig. 11 には、 σ_0/σ_0^c =2.5 における面外方向の変 位のコンター図を示しており、ヤング率比及び膜厚比がヘリ ンボン及びトリプルジャンクションパターンの発展に及ぼ す影響を示している.これらの図が示すように、ヘリンボン パターンの発達には、ヤング率比や膜厚比の影響がほとんど 現れないことがわかる (Fig. 10).したがって、パターン発 達によるエネルギー減少にもこれらの変化は陽に現れない と考えられる.一方、トリプルジャンクションパターンの発 達には、これらの影響は顕著であることがわかった (Fig. 11). すなわち、ヤング率比が大きくなるとトリプルジャンクショ ン部の変形が幅広となり、さらに膜厚比が小さくなると、そ の中心部分の面外方向の変形が抑制される.したがって、パ ターン発達によるエネルギー解放が抑制されることとなり、



Fig. 10 Deformed configurations at $\sigma_0 / \sigma_0^c = 2.5$ in the case of herringbone pattern with (a) $\{E_{\rm f}/E_{\rm s}, h_{\rm s}/h_{\rm f}\}=\{10, 95\}$, (b) $\{E_{\rm f}/E_{\rm s}, h_{\rm s}/h_{\rm f}\}=\{10, 28.5\}$, (c) $\{E_{\rm f}/E_{\rm s}, h_{\rm s}/h_{\rm f}\}=\{1000, 95\}$, and (d) $\{E_{\rm f}/E_{\rm s}, h_{\rm s}/h_{\rm f}\}=\{1000, 28.5\}$.



Fig. 11 Deformed configurations at $\sigma_0 / \sigma_0^c = 2.5$ in the case of triple-junction pattern with (a) $\{E_f/E_s, h_s/h_f\} = \{10, 95\}$, (b) $\{E_f/E_s, h_s/h_f\} = \{10, 28.5\}$, (c) $\{E_f/E_s, h_s/h_f\} = \{1000, 95\}$, and (d) $\{E_f/E_s, h_s/h_f\} = \{1000, 28.5\}$.

このような機構によって、ヘリンボンパターンが優勢となり、 トリプルジャンクションパターンが劣勢になると推察でき る.

より詳細な定量的検討のため、ヘリンボンパターンとトリ プルジャンクションパターンのエネルギー差の変化を Fig.



Fig. 12 Energy difference, $(U_{\rm TJ} - U_{\rm HB})/U_0$, between herringbone and triple-junction patterns as a function of $h_{\rm s}/h_{\rm f}$ and $\sigma_0 / \sigma_0^{\rm c}$; (a) $E_{\rm f}/E_{\rm s} = 10$, (b) $E_{\rm f}/E_{\rm s} = 100$, and (c) $E_{\rm f}/E_{\rm s} = 1000$.

12 に示す. なお, $U_{\text{HB}} \geq U_{\text{TJ}}$ はヘリンボンパターンとトリプ ルジャンクションパターンが発達するときの代表体積要素 中に蓄えられる弾性ひずみエネルギーを示している. したが って, $(U_{\text{TJ}} - U_{\text{HB}})/U_0$ の値が正の場合にはヘリンボンパターン, 負の場合にはトリプルジャンクションパターンが優勢とな り, その差が大きくなるほど定量的にもこの傾向が強いと理 解できる.

これらの図を見ると、膜厚比が十分に大きく、基盤底面の 拘束効果が無視できる場合には、過応力が大きくなると、ヤ ング率比に関わらず、エネルギー差は 0.005 あたりに分布し ている.一方、ヤング率比が小さい場合 ($E_{f}/E_{s}=10$) には、 過応力レベルが小さい初期段階 ($\sigma_{0}/\sigma_{0}^{c}=1.5$) において、エ ネルギー差は負の値を取り、ヘリンボンパターンではなくト リプルジャンクションパターンが陽に優勢となることがわ かった.すなわち、この過応力レベルの周辺が、文献(14)で 議論されているヘリンボンパターンとトリプルジャンクシ ョンパターンの共存領域に対応すると考えられる.このとき のエネルギー差の絶対値は0.001程度であるから,過応力が 増加してエネルギー差が正の値として0.005を取る場合とい うのは、ヘリンボンパターンが優勢であると類推でき、文献 (14)の結果と合わせて整合的に解釈することができる.

本研究では膜厚比の影響も解析しており、膜厚比が小さく なると、エネルギー差は正の方向に拡がり、すなわち、先に 述べたようにヘリンボンパターンが優勢となる.エネルギー 差は、ヤング率比によって変化し、図中では0.010~0.020ま で過応力の増加に伴って増加する.すなわち、基盤底部の拘 束効果はヘリンボンパターンを優勢にすることがわかった.

5. 結 言

本研究では、軟質基盤上の硬質膜に生じるヘリンボンパタ ーンとトリプルジャンクションパターンの発達に及ぼす影 響因子の有限要素解析を行った.座屈固有値解析を実施しな い簡易的な解析方法を用いたが、どちらのパターンについて もその発達過程を解析することができた.詳細なエネルギー 差の比較によって、大半の場合においてヘリンボンパターン が優位であり、特定の小さなヤング率比と小さな過応力状態 の組み合わせにおいてトリプルジャンクションパターンが 同等もしくは優勢であることがわかった.この知見は文献 (14)の結果と整合する.また、膜厚比が小さくなると、基盤 底面の拘束効果が生じるようになり、この効果はヘリンボン パターンを優勢にすることがわかった.この原因として、ト リプルジャンクションパターンの変形はこの拘束効果によ って抑制されるのに対して、ヘリンボンパターンにはこの抑 制機構が現れないためであると考えられる.

最後に、今後の課題について述べる.本研究では簡単のた め、ポアソン比が 0.5 (非圧縮)の場合を想定したが、圧縮 性がパターン発展に及ぼす影響を調べることは重要である. また、エネルギー差を評価してパターン発展の優位性を議論 したが、このエネルギー差がパターン発展の安定性に及ぼす 影響については異なる議論が必要かもしれない.さらに、パ ターンが発達すると、自己接触を伴うクリースが発生する可 能性があり、クリースとリンクルの相互作用解析は新しく必 要な解析技術となり得る.このような解析技術の発達と解析 結果の蓄積によって、生体システムに生じる複雑なパターン の固体力学的理解が進展すると考えられる.

謝 辞

本研究はJSPS 科研費 JP19H00739の助成を受けて行われた. ここに記して謝意を表する.

参考文献

- M.A. Biot: Mechanics of incremental deformations: theory of elasticity and viscoelasticity of initially stressed solids and fluids, including thermodynamic foundations and applications to finite strain, 1965, Wiley.
- (2) H.G. Allen: In: Analysis and design of sandwich panels, Pergamon Press, 1969, New York.

- (3) A.N. Gent, I.S. Cho: Surface instabilities in compressed or bent rubber blocks, Rubber Chemistry and Technology, 72(1999), pp.253–262.
- (4) D.P. Richman, R.M. Stewart, J.W. Hutchinson, V.S. Caviness Jr.: Mechanical model of brain convolutional development, Science, 189(1975), pp.18–21.
- (5) S. Budday, P. Steinmann, E. Kuhl: The role of mechanics during brain development, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 72(2014), pp.75–92.
- (6) T. Tallinen, J.Y. Chung, F. Rousseau, N. Girard, J. Lefèvre, L. Mahadevan: On the growth and form of cortical convolutions, Nature Physics, **12**(2016), pp.588–593.
- (7) L.da.C. Campos, R. Hornung, G. Gompper, J. Elgeti, S. Caspers: The role of thickness inhomogeneities in hierarchical cortical folding, Neuroimage, 231(2021), No.117779.
- (8) X. Chen, J.W. Hutchinson: Herringbone buckling patterns of compressed thin films on compliant substrates, Journal of Applied Mechanics, 71(2004), pp.597–603.
- (9) B. Audoly, A. Boudaoud: Buckling of a thin film bound to a compliant substrate—Part I: formulation, linear stability of cylindrical patterns, secondary bifurcations, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 56(2008), pp.2401–2421.
- (10) Z.Y. Huang, W. Hong, Z. Suo: Nonlinear analyses of wrinkles in a film bonded to a compliant substrate, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 53(2005), pp.2101–2118.
- (11) S. Cai, D. Breid, A.J. Crosby, Z. Suo, J.W. Hutchinson: Periodic patterns and energy states of buckled films on compliant substrates, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, **59**(2011), pp.1094–1114.
- (12) D. Breid, A.J. Crosby: Effect of stress state on wrinkle morphology, Soft Matter, 7(2011), pp.4490–4496.
- (13) M. Guvendiren, S. Yang, J.A. Burdick: Swelling-induced surface patterns in hydrogels with gradient crosslinking density, Advanced Functional Materials, 19(2009), pp.3038–3045.
- (14) T. Tallinen, J.S. Biggins: Mechanics of invagination and folding: hybridized instabilities when one soft tissue grows on another, Physical Review E, 92(2015), No.022720.
- (15) D. Okumura, J. Sugiura, H. Tanaka, Y. Shibutani: Buckling and postbuckling of etching-induced wiggling in a bilayer structure with intrinsic compressive stress, International Journal of Mechanical Sciences, 141(2018), pp.78–88.
- (16) H. Miyoshi, S. Matsubara, D. Okumura: Bifurcation and deformation during the evolution of periodic patterns on a gel film bonded to a soft substrate, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, **148**(2021), No.104272.
- (17) S. Kikuchi, S. Matsubara, S. Nagashima, D. Okumura: Diversity of the bifurcations and deformations on films bonded to soft substrates: robustness of the herringbone pattern and its cognate patterns, (submitted).
- (18) H. Miyoshi, D. Okumura: Effect of soft substrate thickness on wrinkle analysis of a gel film, Transactions of the Japan Society for Computational Methods in Engineering, 19(2019), pp.31–36 (in Japanese).